



Electronics for the Future

決算発表 補足資料

2023年度 第1四半期業績

2023年8月1日
ローム株式会社
IR室

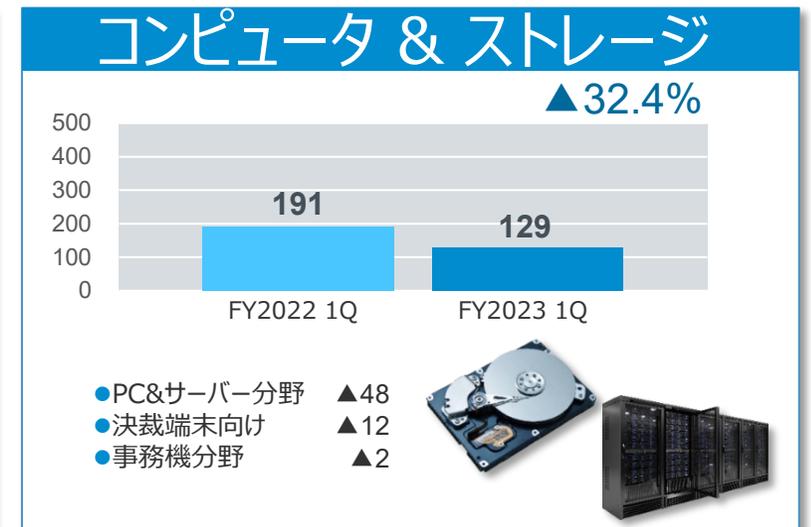
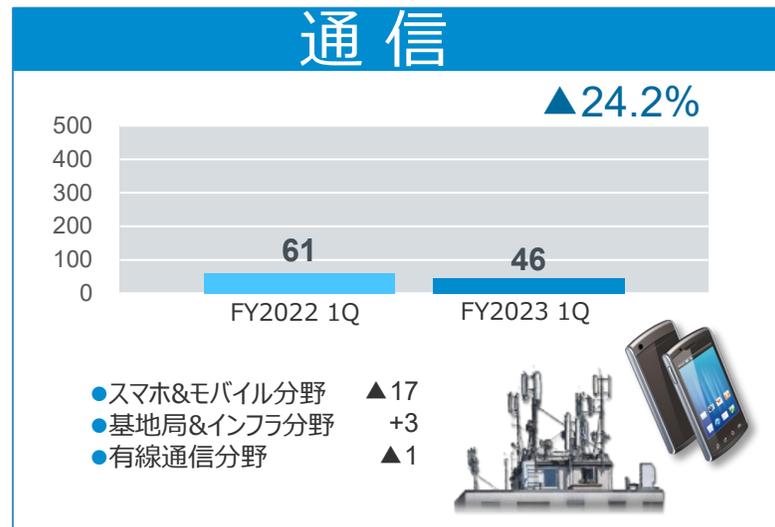
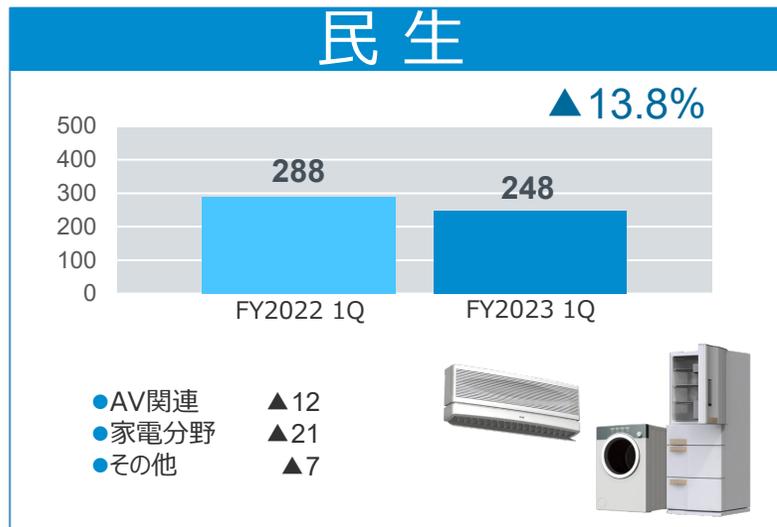
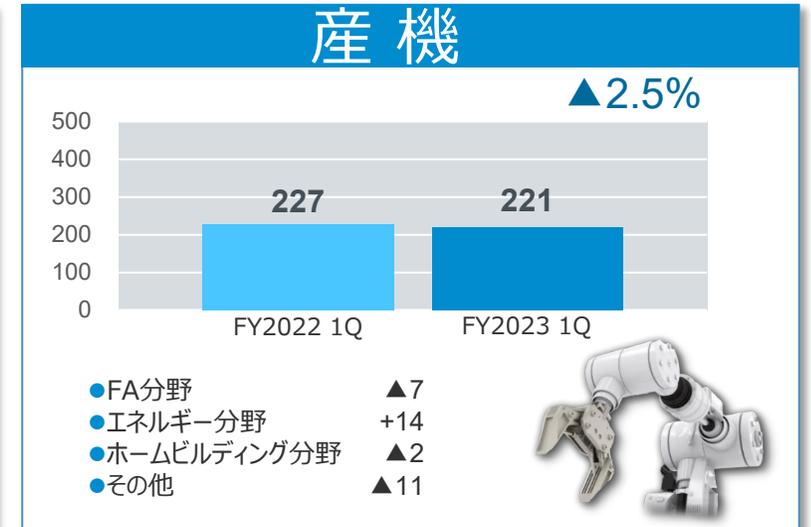
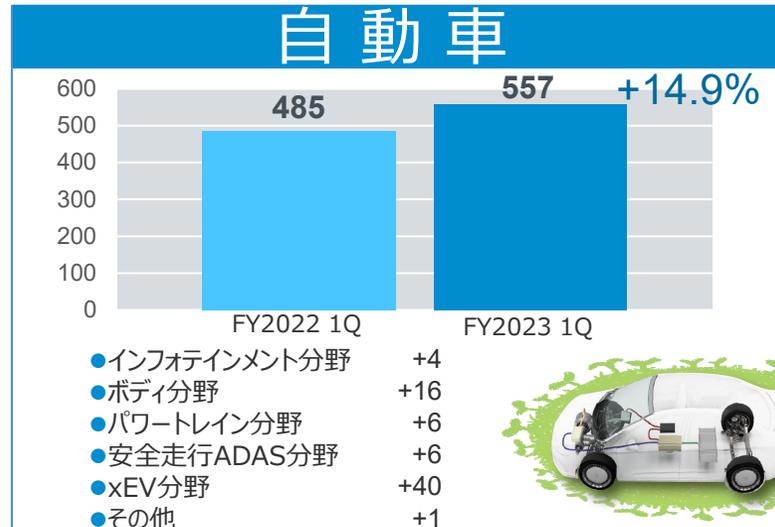
2023年度 第1四半期 実績 業績報告 (前年同期比)

(単位：億円)

	FY2023 第1四半期 実績	FY2022 第1四半期 実績	増減額	増減率
売上高	1,201	1,251	▲50	▲4.0%
営業利益	176	225	▲49	▲21.5%
(対売上比率)	(14.7%)	(18.0%)	-	-
経常利益	280	352	▲72	▲20.5%
(対売上比率)	(23.3%)	(28.2%)	-	-
純利益	201	261	▲60	▲22.9%
(対売上比率)	(16.8%)	(20.9%)	-	-
EBITDA	326	341	▲15	▲4.4%
(対売上比率)	(27.2%)	(27.3%)	-	-

期中平均レート(¥/US\$) (138.11円) (129.04円)
 期末レート(¥/US\$) (144.99円) (136.68円)

(単位：億円)



※業種分類：現在の状態で集計

2023年度 第1四半期 国籍別 売上の変動要因 (前年同期比)

四半期売上高

1,251億円

1,201億円

FY2022 第1四半期実績

FY2023 第1四半期実績

▲4.0%

海外売上高比率

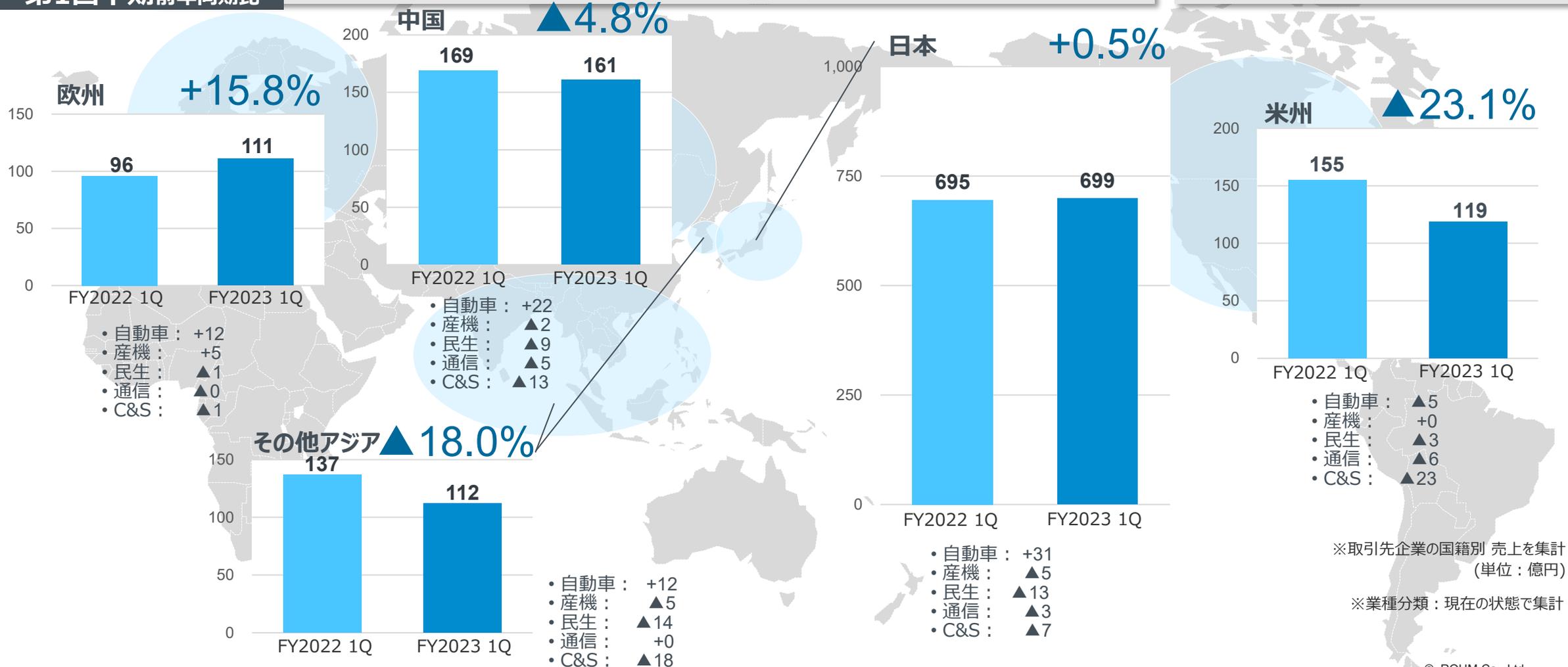
44.5%

FY2022 1Q

41.9%

FY2023 1Q

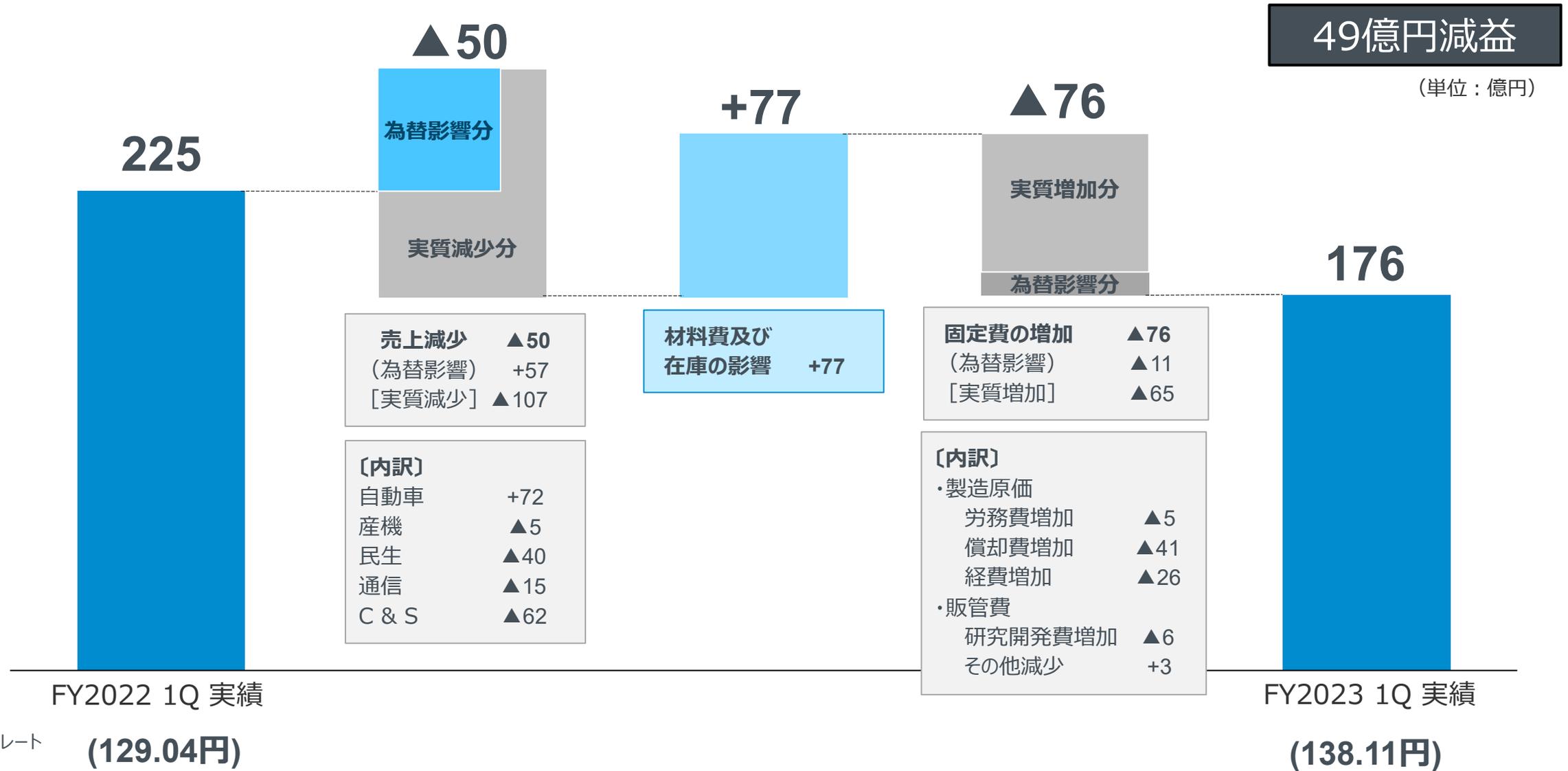
第1四半期前年同期比



※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

※業種分類: 現在の状態で集計

2023年度 第1四半期 営業利益 増減分析 (前年同期比)



2023年度 第1四半期 セグメント別 (前年同期比)

(単位：億円)

		FY2023 第1四半期 実績	FY2022 第1四半期 実績	増減額	増減率
LSI	売上	541	547	▲6	▲1.1%
	セグメント利益	77	106	▲29	▲26.8%
	(利益率)	(14.4%)	(19.4%)	-	-
半導体素子	売上	515	536	▲21	▲3.9%
	セグメント利益	77	89	▲12	▲12.9%
	(利益率)	(15.1%)	(16.7%)	-	-
モジュール	売上	80	89	▲9	▲10.0%
	セグメント利益	4	14	▲10	▲67.5%
	(利益率)	(5.7%)	(15.8%)	-	-
その他	売上	63	77	▲14	▲17.8%
	セグメント利益	5	13	▲8	▲59.3%
	(利益率)	(8.8%)	(17.7%)	-	-

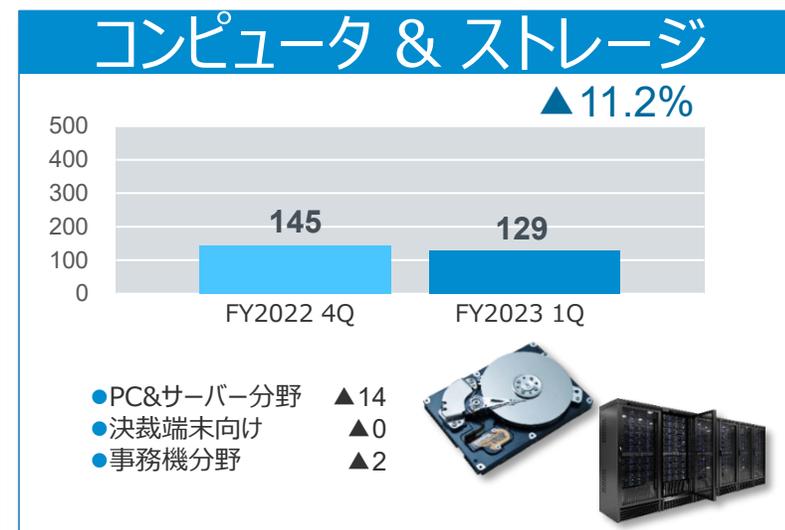
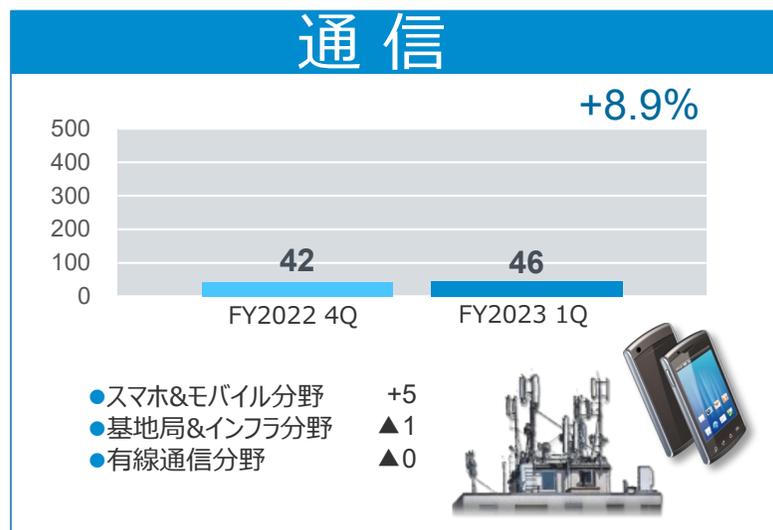
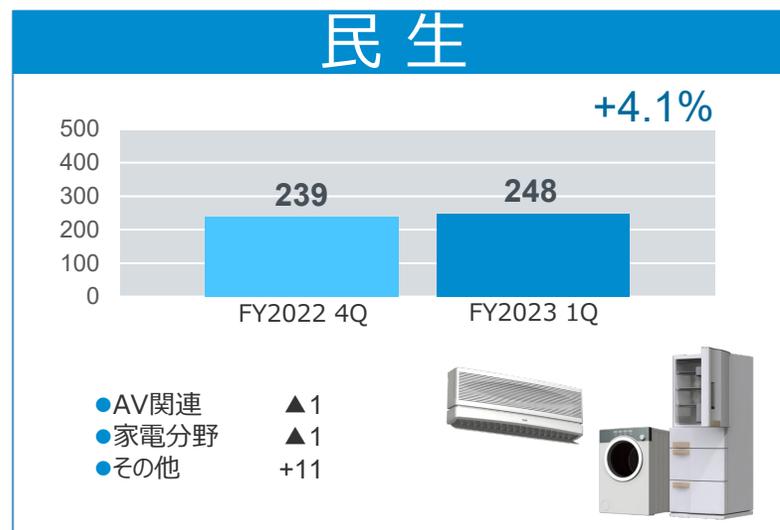
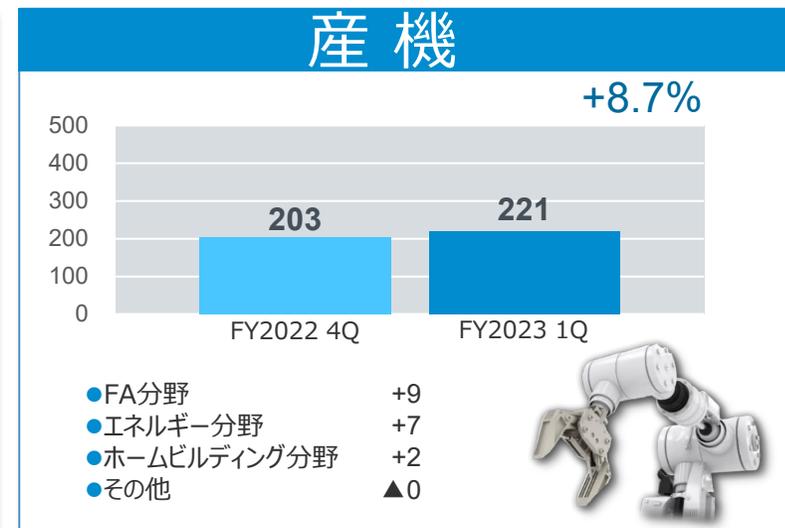
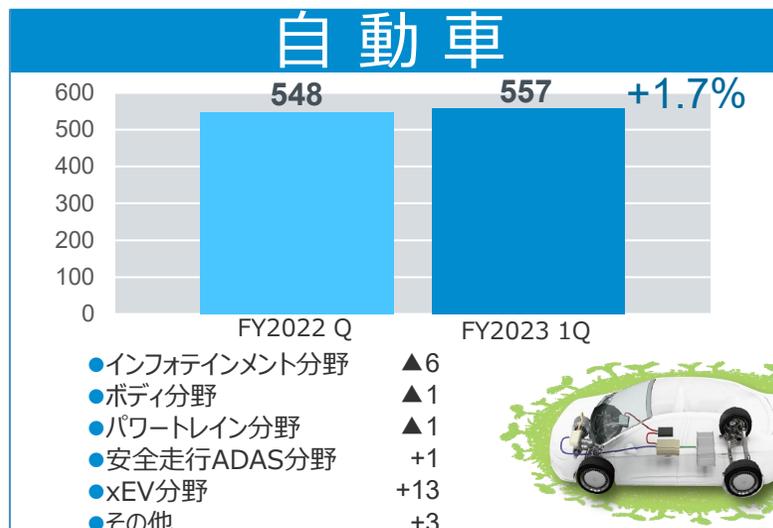
2023年度 第1四半期 実績 業績報告 (直前四半期比)

(単位：億円)

	FY2023 第1四半期 実績	FY2022 第4四半期 実績	増減額	増減率
売上高	1,201	1,177	+24	+2.1%
営業利益	176	169	+7	+4.7%
(対売上比率)	(14.7%)	(14.4%)	-	-
経常利益	280	190	+90	+47.5%
(対売上比率)	(23.3%)	(16.1%)	-	-
純利益	201	124	+77	+62.0%
(対売上比率)	(16.8%)	(10.6%)	-	-
EBITDA	326	331	▲5	▲1.5%
(対売上比率)	(27.2%)	(28.2%)	-	-

期中平均レート(¥/US\$) (138.11円) (133.26円)
 期末レート(¥/US\$) (144.99円) (133.53円)

(単位：億円)



※業種分類：現在の状態で集計

2023年度 第1四半期 国籍別 売上の変動要因 (直前四半期比)

四半期売上高

1,177億円

1,201億円

FY2022 第4四半期実績

FY2023 第1四半期実績

+2.1%

海外売上高比率

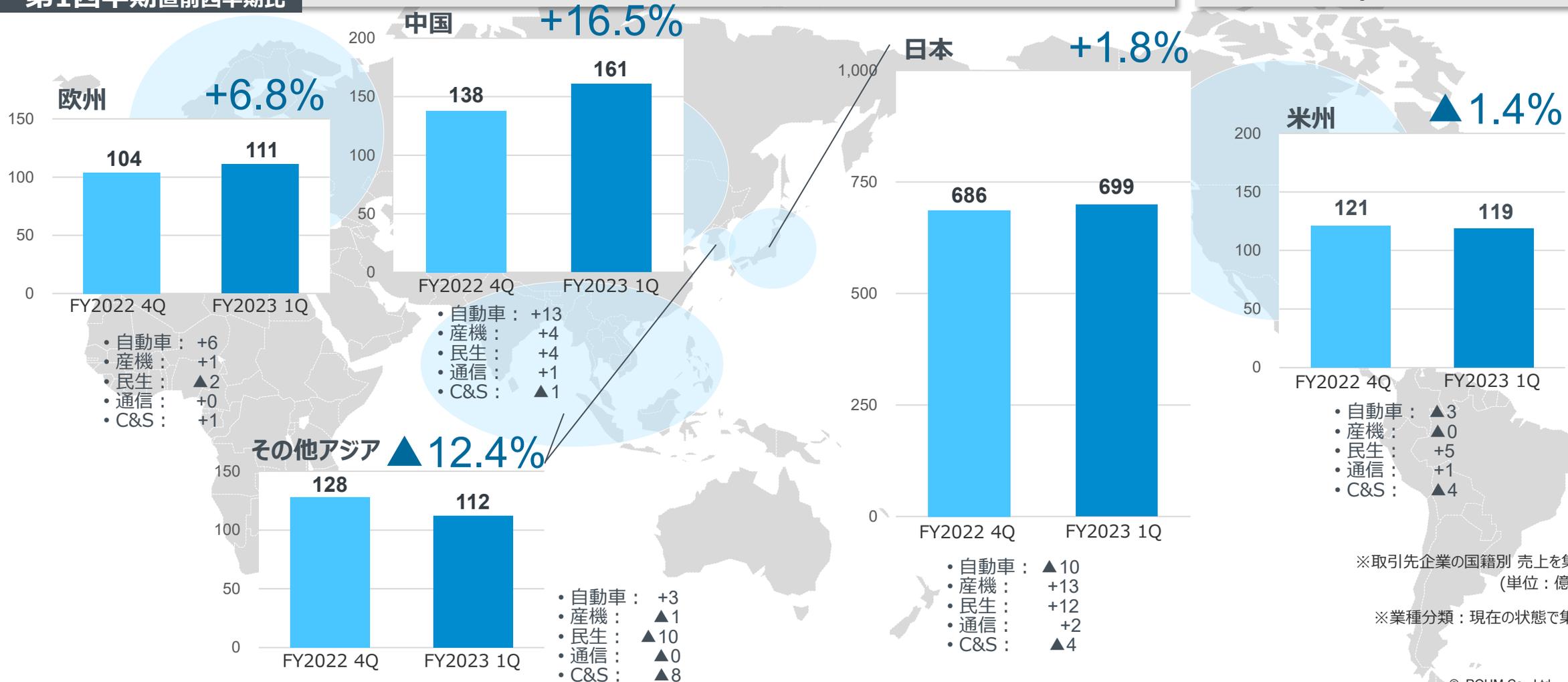
41.7%

FY2022 4Q

41.9%

FY2023 1Q

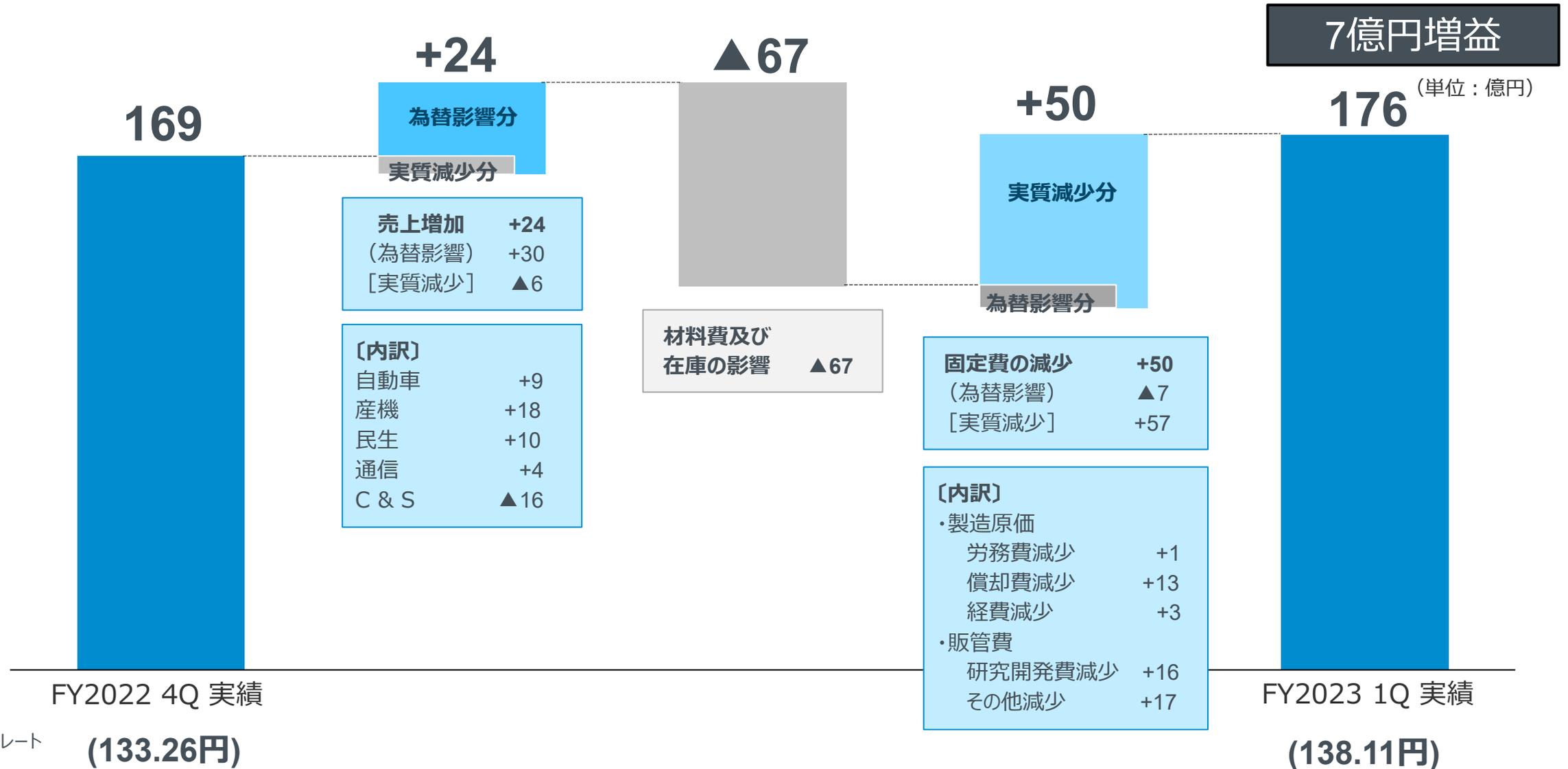
第1四半期直前四半期比



※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

※業種分類: 現在の状態で集計

2023年度 第1四半期 営業利益 増減分析 (直前四半期比)

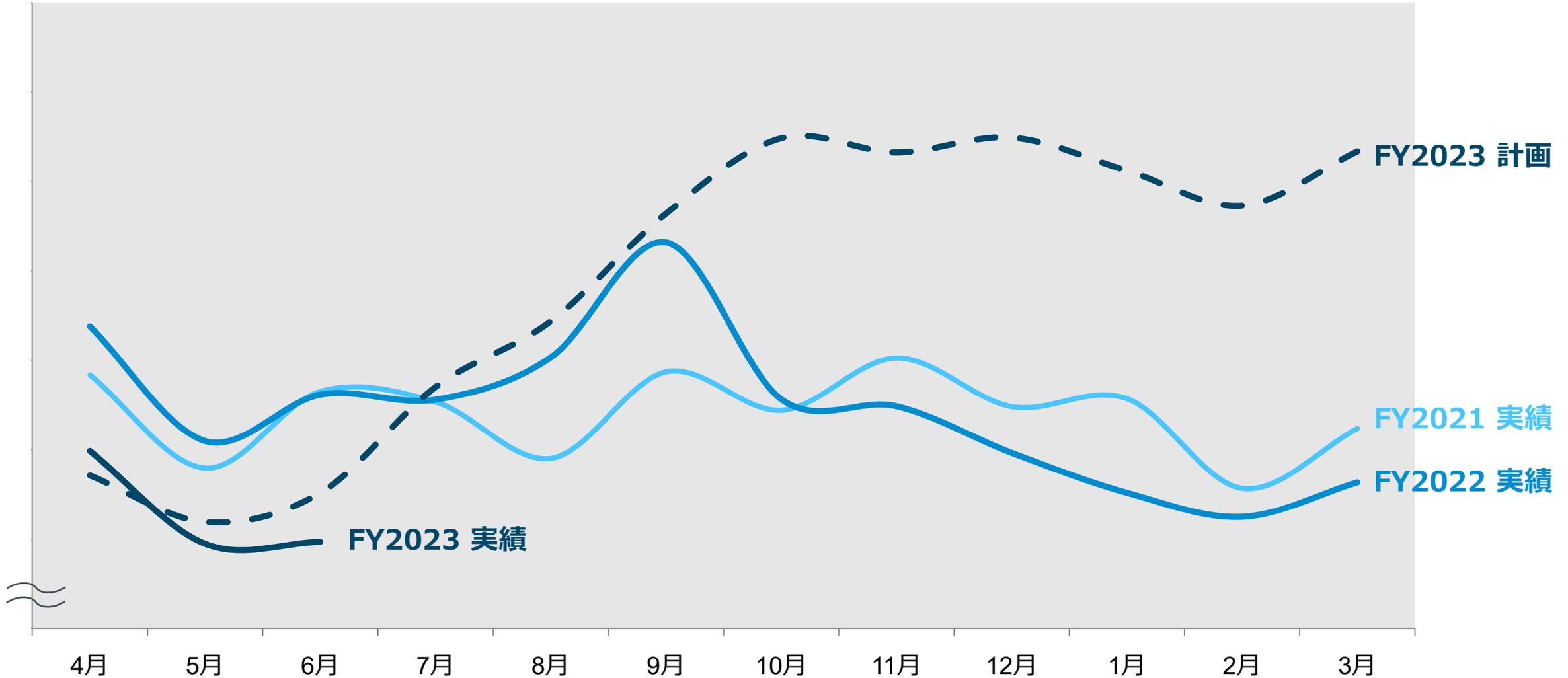


2023年度 第1四半期 セグメント別 (直前四半期比)

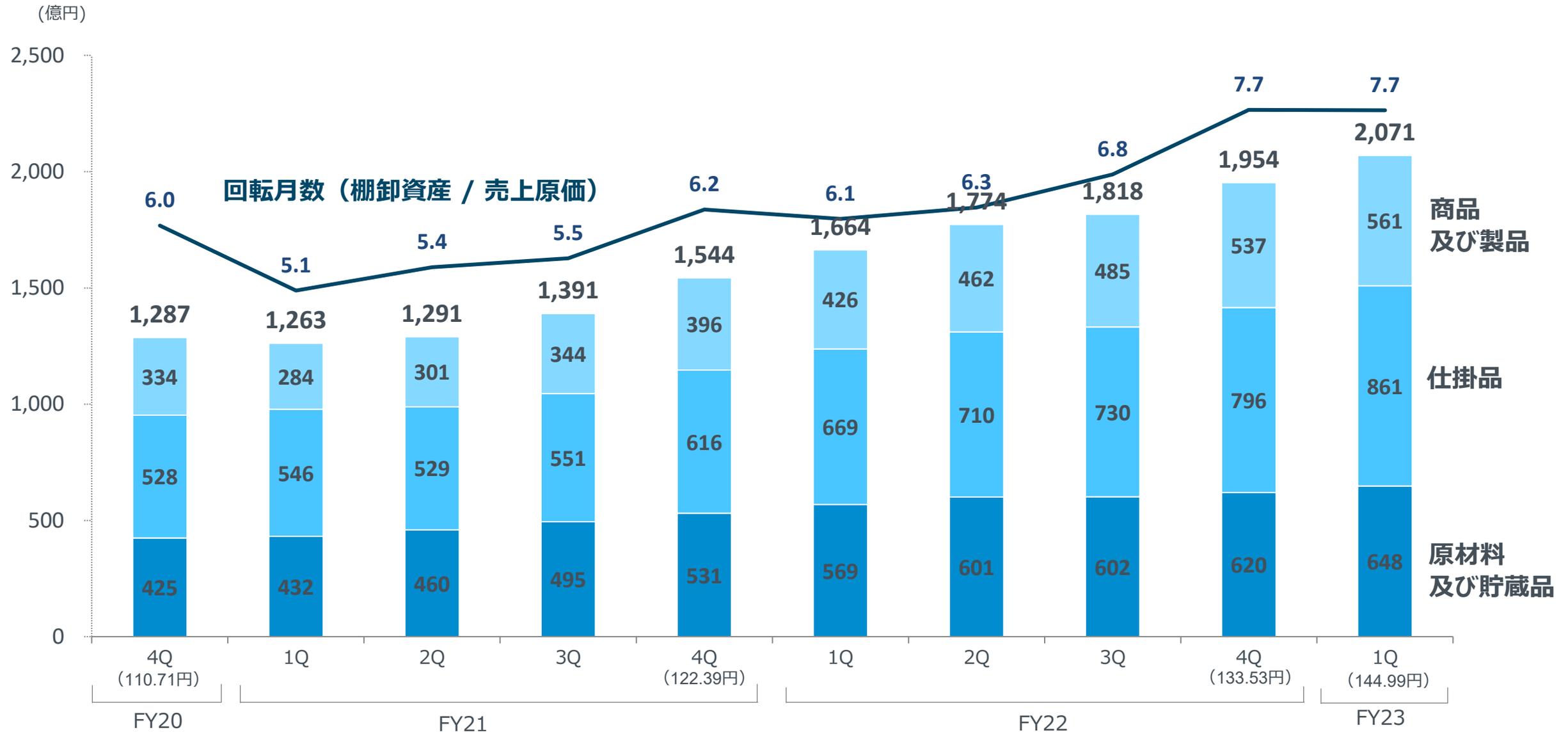
(単位：億円)

		FY2023 第1四半期 実績	FY2022 第4四半期 実績	増減額	増減率
LSI	売上	541	551	▲10	▲1.8%
	セグメント利益	77	80	▲3	▲3.2%
	(利益率)	(14.4%)	(14.6%)	-	-
半導体素子	売上	515	488	+27	+5.6%
	セグメント利益	77	63	+14	+22.9%
	(利益率)	(15.1%)	(13.0%)	-	-
モジュール	売上	80	77	+3	+4.2%
	セグメント利益	4	2	+2	+71.6%
	(利益率)	(5.7%)	(3.5%)	-	-
その他	売上	63	59	+4	+6.2%
	セグメント利益	5	9	▲4	▲39.9%
	(利益率)	(8.8%)	(15.5%)	-	-

※為替は1USD = 105円で換算



在庫の状況 (金額)



通期の業績予想について

【ご参考】 2023年5月9日公表 計画値

(単位：億円)

	FY2023 計画	FY2022 実績	増減額	増減率
売上高	5,400	5,078	+322	+6.3%
営業利益	750	923	▲173	▲18.8%
(対売上比率)	(13.9%)	(18.2%)	-	-
経常利益	870	1,095	▲225	▲20.6%
(対売上比率)	(16.1%)	(21.6%)	-	-
純利益	700	803	▲103	▲12.9%
(対売上比率)	(13.0%)	(15.8%)	-	-
EBITDA	1,590	1,484	+106	+7.1%
(対売上比率)	(29.4%)	(29.2%)	-	-

期中平均レート(¥/US\$) (130.27円) (134.95円)

期末レート(¥/US\$) (130.00円) (133.53円)

Question	Answer
稼働率の状況は？ 今後の在庫レベルは？	小信号デバイスなどの汎用品については生産調整していますが、パワー・アナログ半導体における主力製品についてはまだ不足感が残り、高い稼働率を維持しております。在庫については、期初計画通り順調に推移しております。
1Q末の受注残高は？	4Q末から大きな変動はありません。
足元の需要動向は？ 2Q以降の市場別の見通しは？	1Qにおいては各市場ほぼ想定通りの結果でしたが、2Q以降、民生、通信、PC市場向けにおいて市場の回復が想定通りに進むか不透明感が強い状況です。自動車市場向けについては、自動車生産台数の回復やコンテンツの増加で順調に成長できる見通しです。
1QのSiC事業の状況は？	中国や欧州向けの売上が拡大しており、想定に対して順調に推移しております。
通期業績の見通しは？	1Qにおいては順調でしたが、2Q以降は不透明感が強く、市場動向に注視する必要があります。今後公表済みの業績予想に変更が必要と判断される際には、改めて業績予想の修正を行います。
為替感応度は？	ドルに対して円安に動くと、業績にはプラスに働きます。 1円動くと、年間ベースで売上高25億円、営業利益7億円変動します。
ソーラーフロンティア(株)の旧国富工場の資産取得について	FY30でのSiCキャパ35倍（FY21比）を実現するため、国内4th Fabとして取得に合意いたしました。既存建物やクリーンルームを活用することで早期生産立ち上げが可能であり、2024年末に一部の工程での稼働開始を目指しております。
(株)東芝に対する非公開化への参画について	7/18付のリリースのとおり、本出資は、「東芝の非公開化に参画し、同社の抱える課題の解消に協力すること」が主目的であり、東芝との協業や経営参画について出資先との合意事項はなく、本出資の条件にもなっていません。一方で、当社は事業会社であり、中長期での事業成長に向けた有益な道を長年に渡って検討しており、協業等については常に経営における重要な選択肢となっております。東芝の半導体事業については当社との親和性も高く、将来的に機会をいただければ協業・連携にも関心を持っており、様々なシナジーを創出できる可能性はあるものと当社においては認識しておりますが、現時点ではこの点に関する何らかの具体的な合意事項及び確定した方針はありません。

- [2023-05-29 混色による色ばらつきを低減した車載インテリア向けRGBチップLEDを開発](#)
- [2023-06-08 1つのICで192エリアのミニLEDを独立制御！マトリクス方式（8系統×24ch）の車載液晶バックライト向けLEDドライバ「BD94130xxx-M」を開発](#)
- [2023-06-22 新たに車載向け高耐圧ホールIC「BD5310xG-CZ / BD5410xG-CZシリーズ」を開発](#)
- [2023-06-20 ヴィテスコ・テクノロジーズとローム、SiCパワーデバイスの長期供給パートナーシップ契約を締結](#)
- [2023-07-12 ローム、ソーラーフロンティア 旧国富工場の資産取得について基本合意](#)
- [2023-07-20 サーバー、ACアダプター等の低損失化と小型化に大きく貢献するEcoGaN™パワーステージIC「BM3G0xxMUV-LB」を開発](#)



Electronics for the Future